



## お申込みとお支払いについて

### ■ お申込み :

- 下記申込書をFAXで直接 配送センター宛に送信願います。
- **パテントテック社、楽天市場、Amazon、Yahoo!** の各Webサイトからも直接ご購入できます。  
 [パテントテック社Webサイト] <https://www.patent-tec.jp>  
 [楽天市場Webサイト] <http://www.rakuten.co.jp/patent-tec/>  
 [Yahoo! Webサイト] <http://store.shopping.yahoo.co.jp/patent-tec/>  
 [AmazonWebサイト] <http://www.amazon.co.jp/> ⇒ **【パテントテック社】で検索**

❁ 本書は書店ではお求めになれません。当社へ直接お申し込みください。❁  
 書店でのご購入をご希望される場合は直接、書店にご相談ください。

### ■ お支払い :

- 代金は本書到着後に当社指定の銀行口座へお振り込みください。  
 (楽天市場、Yahoo!、Amazonでのお申し込みは、クレジットカードがご利用頂けます。)

## 《FAXお申込み用紙》

<b>パテントテック社 (配送センター) 行</b>		<b>FAX(053)465-5873</b>
【ご住所】	〒	
【会社名】		
【事業所・部門名】		
【ご担当者名】		
【ご連絡先】	TEL :	FAX :
	E-mail :	
ご希望購入書籍 <テーマ別シリーズ>	<b>特許情報分析 (パテントマップ) から見た            「ボンディング、ダイボンディング、ダイシング」技術開発実態分析調査報告書</b>	
	■ 発刊年月日 : 2019年8月26日    ■ 資料体裁 : A4版 全 275 ページ 簡易製本	
	■ 書籍版	ISBN978-4-86685-182-2 49,900 円 (税込) 冊
	■ CD-ROM版	ISBN978-4-86685-183-9 49,900 円 (税込) 冊
	■ セット版 (書籍+CD-ROM)	79,900 円 (税込) 冊
	■ 書籍版とCD-ROM版のセット購入がお得です。	



## 試読のご案内

弊社では、ご購入検討報告書の試読の機会を用意させていただいています。  
 弊社の閲覧室にご来社いただいて、ご指定報告書現本の試読が可能です。  
 予めお電話、またはWebサイト「お問い合わせ・通知」にてご連絡くださいますようお願いいたします。



## 書籍(報告書・資料集)のご希望テーマのアンケート

「こんなテーマの書籍 (報告書・資料集) があったら」等のご希望のテーマがありましたら、下記にお書き添えてくださいますようお願い致します。

※アンケートのみの場合は弊社、Webサイトの「お問い合わせ・通知」からお願い致します。



～ご記入いただいた方に～  
 粗品をプレゼントいたします。

### 粗品A

LEDライト付きドライバーセット



### 粗品B

バックインモバイルセット



発行 & 販売



株式会社 **パテントテック社**

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-14-707

TEL: 03-5297-1131 FAX: 03-3252-2967

<https://www.patent-tec.jp/>

※ ご送付したご案内についての発送停止、宛先情報の変更などについては弊社Webサイトの「お問い合わせ・通知」からご連絡願います。